

证券代码：300964

证券简称：本川智能

江苏本川智能电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	网上投资者（本川智能 2024 年度网上业绩说明会）
时间	2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长董晓俊先生； 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书孔和兵先生； 3、独立董事夏俊先生； 4、东北证券股份有限公司保荐代表人王丹丹女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、6G 的 PCB 板研究的怎么样了？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司积极布局低空经济、5G-A、6G 等前沿领域，打造核心技术优势。公司紧跟行业发展趋势，与客户在相关通信领域进行 PCB 产品的开发和应用，具体使用场景由下游客户根据自身需求确定。目前，6G 通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，公司持续关注 6G 通信技术的发展 and 演进，积极把握前沿科技领域及相关行业的发展机遇。感谢对公司的关注与支持！</p> <p>2、请问公司目前产能情况如何？</p>

尊敬的投资者，您好！报告期内，公司产能利用率始终保持在较高水平。公司南京募投项目“年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”已经达产，投资建设的“5G 高频高速通信电路板项目”，年产能规划 52 万平方米，建设项目正在稳步推进中。公司珠海硕鸿生产基地年产能规划合计 40 万平方米，项目规划正在稳步推进中，未来将逐步实现产能提升目标。泰国生产基地年产能规划为 25 万平米，建设项目正在稳步推进中。未来公司将形成以南京、珠海和泰国为中心的华东、华南、海外三大生产基地，形成高质量发展格局。感谢您的关注与支持！

3、请问公司泰国生产基地预计何时能正式投产？

尊敬的投资者，您好！泰国生产基地的建设正在稳步推进中，具体建设内容包括厂房整改翻新、购建产线设备等。本项目年产能规划为 25 万平米，主要产品为双层、多层印刷电路板与高密度互连型印刷电路板。本项目建设地点位于泰国北榄府，计划整改翻新原有生产车间以及新建部分配套设施，项目建设期 1.5 年。本项目建成后将主要承接公司海外客户订单，以更好地满足公司业务发展和海外生产基地布局的需要。感谢您的关注与支持！

4、公司盈利水平如何？

尊敬的投资者，您好！2024 年以来，公司主要经营指标得到稳步提升。2024 年度，公司实现营业收入 5.96 亿元，同比增长 16.67%；实现利润总额 0.28 亿元，同比增长 5,553.74%；归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，同比增长 391.81%；公司全年度主营业务毛利率 12.42%，同比增加 0.82 个百分点。2025 年一季度，公司实现营业收入 1.70 亿元，同比增长 39.26%；实现利润总额 0.13 亿元，同比增长 81.28%；归属于上市公司股东的净利润 0.10 亿元，同比增长 43.71%。感谢您的关注与支持！

5、公司目前在手订单如何？

尊敬的投资者，您好！尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单充足，生产交付及经营情况正常，排产情况良好，各项生产

	<p>工作有序进行，产能利用率较高，持续满足客户的交付需求。感谢您的关注与支持！</p> <p>6、公司未来的盈利有什么增长点？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司未来的盈利增长点包括：1、在产能建设与规划方面，公司“年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”“年产 52 万平 5G 高频高速通信电路板项目”等项目进展顺利，为订单导入提供了有力的产能支撑，公司产量大幅增加，稼动率维持在较高水平，订单交付能力大幅提升。随着产能的进一步释放，公司有望通过规模效应降低成本，进一步提升盈利能力。公司珠海硕鸿工厂以及泰国工厂正在按计划稳步推进中，未来有望快速融入公司整体战略，形成高质量发展格局，为公司进一步提升主营业务规模奠定坚实的基础；2、在市场拓展与产品布局方面，公司始终坚持“以客户为中心，以市场为导向”的发展方针，持续加大对如 AI 电源服务器、低空经济、机器人等新兴市场的拓展力度。公司积极调整订单结构，加大布局高多层板、HDI、刚挠结合板、特殊金属基板等高附加值产品，进一步优化公司产品结构。3、在技术创新与研发投入方面，公司高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升公司的研发和技术创新能力。公司持续加强研发投入，结合客户和市场的实际需求，专注于细分领域的技术研发，打造核心技术优势，不断保持技术领先优势。4、在对外投资方面，公司为推动在重点行业和领域的战略布局，进一步提升公司的核心竞争力，参与设立创业投资基金，通过整合各方资源，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，帮助公司深入发掘产业链投资机会，有助于加快公司发展战略的实施、夯实主营业务实力，从而提升公司的盈利能力和综合竞争力。感谢您的关注与支持！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 24 日